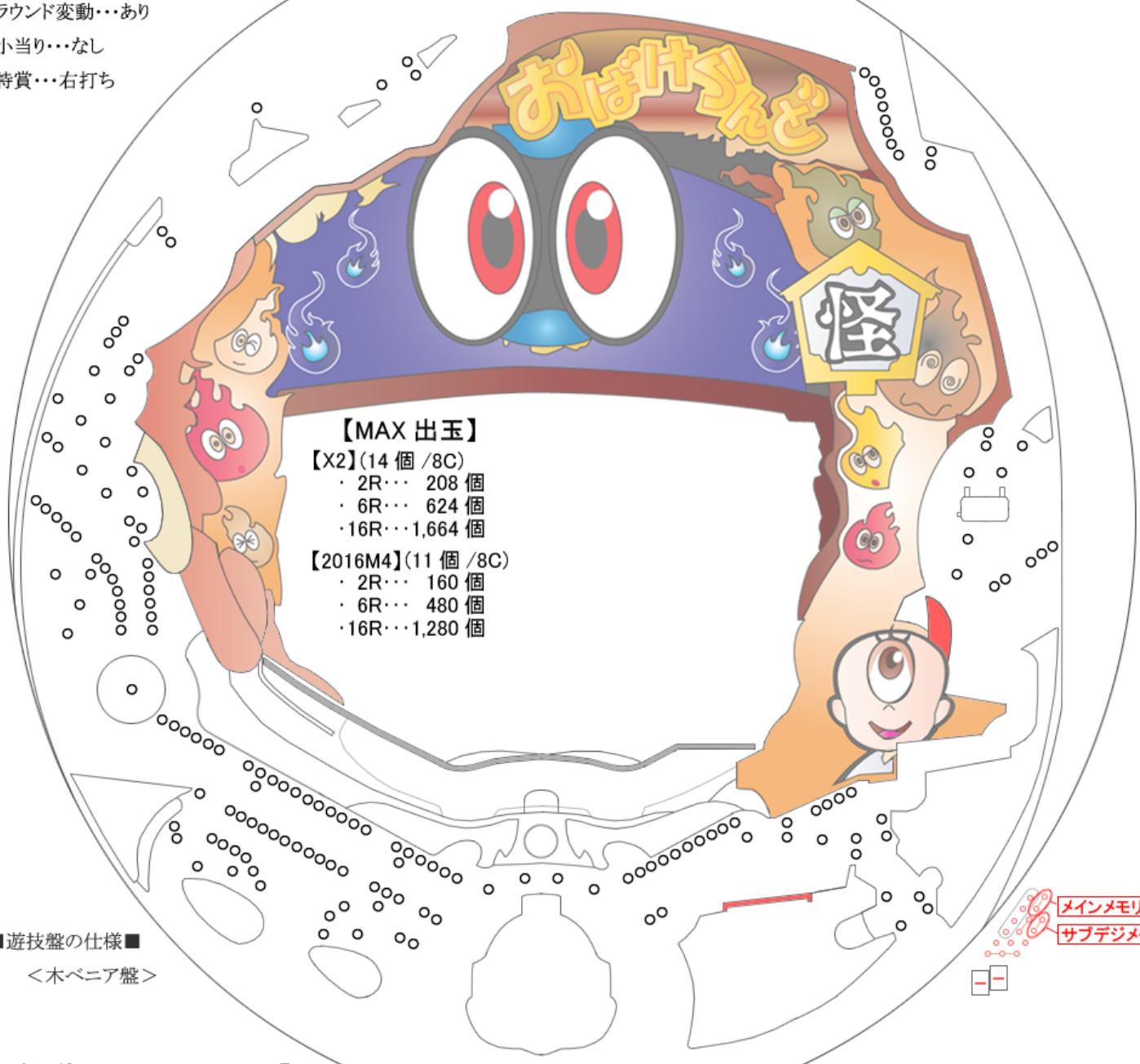


# CR おぼけらんど (西陣 / ソフィア)

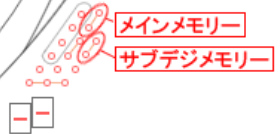
【X2】 確率=1/319.7 確変=65.0% 電サポ=フル/10/100回 賞球=4&2&6&8&14  
 【2016M4】 確率=1/199.8 確変=65.0% 電サポ=フル/10/100回 賞球=4&2&6&7&11

- 潜伏確変仕様…なし
- 通常時保留メモリー…4個
- 保留消化…電チュー優先消化
- ラウンド変動…あり
- 小当り…なし
- 特賞…右打ち



**【MAX 出玉】**  
**【X2】(14個/8C)**  
 ・2R… 208個  
 ・6R… 624個  
 ・16R…1,664個  
**【2016M4】(11個/8C)**  
 ・2R… 160個  
 ・6R… 480個  
 ・16R…1,280個

■遊技盤の仕様■  
 <木ベニア盤>



**【玉軌道シミュレーション】**  
 <参考盤面傾斜= 分 厘>

**【設置確認項目】 (新台)**

- ①番号確認 (遊技盤・枠・主基板)
- ②主基板 (かしめ・封印シール)
- ③払出基板 (ケース破損・開封)
- ④その他基板 (破損・開封・コネクタ)
- ⑤遊技釘・風車 (本数・形状・材質)
- ⑥発射装置 (実発射にて確認)
- ⑦払出装置 (実入賞の払出にて確認)
- ⑧図柄作動確認 (液晶・メイン・サブ)

**【点検確認】 (部品)**

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>A : 製造番号・番号票の点検</b><br/>                 1:遊技盤番・2:枠・3:主基板</p> <p><b>B : 主基板等の点検</b><br/>                 4:主基板のケース異常・開封<br/>                 5:主基板の形状異常・異物<br/>                 6:払出基板のケース異常・開封<br/>                 7:払出基板の形状異常・異物<br/>                 8:ロムの形状・装着異常</p> <p><b>C : 形状異常・異物の点検</b><br/>                 9:周辺基板・10:中継端子板<br/>                 11:外部端子板・13:コネクタ<br/>                 12:ユニット接続端子板・14:配線<br/>                 15:裏バック・16:遊技くぎ及び風車<br/>                 17:上下皿</p> | <p><b>D : 発射装置の点検 (確認)</b><br/>                 18:タッチセンサー作動確認<br/>                 19:発射個数・20:球飛び位置</p> <p><b>E : 遊技基本動作の点検 (確認)</b><br/>                 21:入賞賞球数・22:最大入賞数<br/>                 23:役物作動・24:図柄表示作動</p> <p><b>F : その他の点検</b><br/>                 25:全ての接続箇所点検<br/>                 26:スピーカーの作動確認<br/>                 27:各種ランプの点灯確認</p> |
|--|--|